### СХЕМОТЕХНИКА

Лектор: доц. Артамонова Евгения Анатольевна Ауд. 4245, jane\_art22@mail.ru

Кафедра интегральной электроники и микросистем

**Схемотехника** – раздел электроники, охватывающий исследования и разработку схемотехнических решений (электрических и структурных схем), используемых в электронной аппаратуре

Цифровые схемы

Основы проектрования ЭКБ. 6 семестр КП. Основы проектрования ЭКБ. 7 семестр Комбинационные схемы в КМОП-базисе

Схемотехника. 7 семестр Комбинационные схемы на БТ. Последовательностные схемы. Схемы памяти.

Моделирование схем. 8 семестр Проектирование регистров, счетчиков

Аналоговые схемы

Аналоговые интегральные схемы. 8 семестр

## СТРУКТУРА И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 16 лекций (2 КР + задачки на лекциях)
- 7 лабораторных работ (преп. Федоров Олег Владимирович)
- Экзамен

	Семестр	2017 - 20	2017 - 2018 год, 1 семестр													
	Неделя	2	4	6	8	10	12	14	15	16	16	17	Итог			
	Название КМ									задания на лекциях				Общая	Текущая	
	Тип КМ	◎ лр.1	⊚ лр.2	⊚ лр.з	⊚ лр.4	⊚ лр.5	⊚ лр.6	⊚ лр.7	⊚ KP.1	<b>0.1</b>	○ KP.2	⊚ А/П.1	0-	сумма баллов	сумма баллов	Текуща
10	Балл	5	5	5	5	5	5	5	7	5	8	3	50	108	0	оценка

Продолжение в 8 семестре – курсовое проектирование схем с элементами памяти (курс «Моделирование схем). Может являться частью выпускной работы.

#### Литератур

<b>Шишина Л.Ю.</b> Основные устройств цифровой микросхемотехники : Учеб. пособие. Ч. 1,2 М. : МИЭТ, 2013	основная
<b>Шишина Л.Ю., Н. В. Гуминов, О. В. Федоров.</b> Лабораторный практикум по курсу "Схемотехника" : МИЭТ, 2015	основная
Пухальский Г.И. Проектирование цифровых устройств: Учеб. пособие -СПб: Лань, 2012	основная
<b>Уэйкерли Д.Ф.</b> Проектирование цифровых устройств : Пер. с англ. Т.1,2 - М. : Постмаркет, 2002	дополнительная
<b>Соловьев В.В.</b> Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических интегральных схем / - 2-е изд., стер М. : Горячая линия-Телеком, 2007	дополнительная
Миндеева А.А. Микросхемотехника : Учеб. пособие 2-е изд М. : МИЭТ, 2016	дополнительная
Грушвицкий Р.И., А. Х. Мурсаев, Е. П. Угрюмов Проектирование систем на микросхемах программируемой логики / - СПб. : БХВ- Петербург, 2002	дополнительная
Журналы: ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ЭЛЕКТРОНИКА IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES МИКРОЭЛЕКТРОНИКА SEMICONDUCTORS	дополнительная
Электронный ресурс издательства Springer	дополнительная

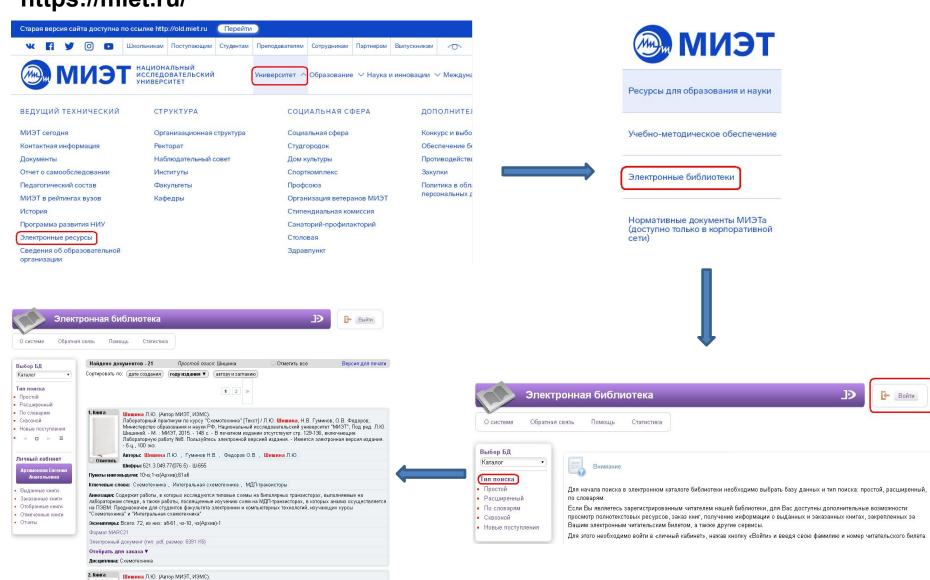
#### https://miet.ru/

Основные устройства цифоровой микросхемотехники [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 1 / Л.Ю. Шишина; Министерство образования и науки РФ, Национальный исследовательский учиверситет "МИЭТ". - М.: МИЭТ, 2013. - 212 с. - Имвется электронная версия издания. - ISBN 978-6-7266-0727- г. б.ц., 200 экз.

Ключевые слова: Микросхемотехника, ИС, Преобразование информации, Логическое проектирование, Биполярные

Отметить Пункты книговыдачи: 10чз;1чз(Архив);152а6

транзисторы МДП-транзисторы



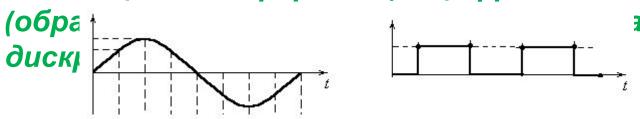
#### Лекция 1

- Введение в предмет курса
- МДП-инверторы с транзисторами одинакового типа проводимости
- КМДП-схемы

#### Классификация ИС

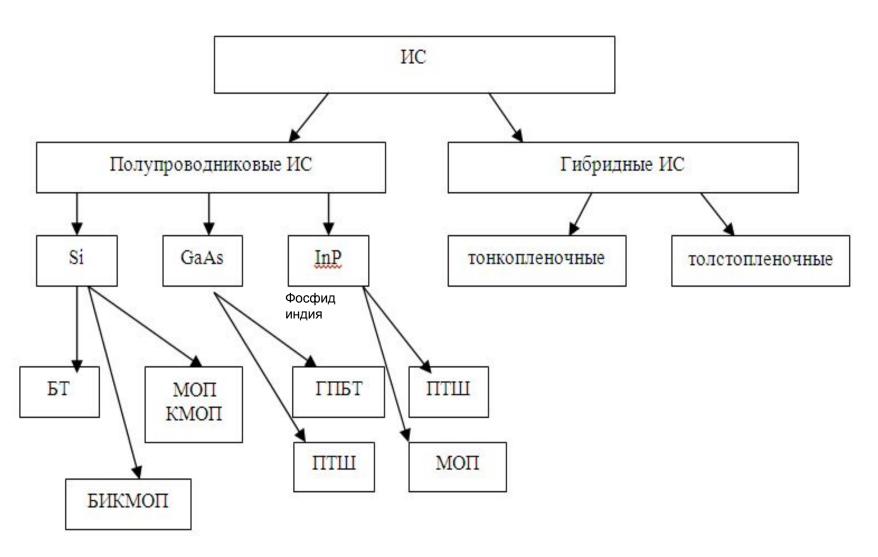
- по степени интеграции (k=lgN , N число активных компонентов ИС (транзисторов) СБИС (VESI) К
   > 6
- по функциональному назначению:

аналоговые (обрабатываются сигналы, меняющиеся непрерывно) и цифровые



- по материалу изготовления (конструктивнотехнологическая)
- по типу активного элемента

## Конструктивно-технологическая классификация ИС



### Классификация ИС по типу активного элемента

- Микросхемы на <u>униполярных (полевых) транзисторах</u> самые экономичные (по потреблению тока):
  - МОП-логика (металл-окисел-полупроводник логика) микросхемы формируются из полевых транзисторов n-МОП или p-МОП типа;
  - КМОП-логика (комплементарная МОП-логика) каждый логический элемент микросхемы состоит из пары взаимодополняющих (комплементарных) полевых транзисторов (n-МОП и p-МОП).
- Микросхемы на биполярных транзисторах:
  - <a href="PTЛ">РТЛ</a> резисторно-транзисторная логика (устаревшая, заменена на ТТЛ);
  - <u>ДТЛ</u> диодно-транзисторная логика (устаревшая, заменена на ТТЛ);
  - <u>ТТЛ</u> транзисторно-транзисторная логика микросхемы сделаны из биполярных транзисторов с многоэмиттерными транзисторами на входе;
  - <u>ТТЛШ</u> транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки усовершенствованная ТТЛ, в которой используются биполярные транзисторы с эффектом Шотки.
  - ЭСЛ эмиттерно-связанная логика на биполярных транзисторах, режим работы которых подобран так, чтобы они не входили в режим насыщения, что существенно повышает быстродействие.
  - <u>ИИЛ</u> интегрально-инжекционная логика.
- БиКМОП-схемы (смешанная технология)

## Основные характеристики цифровых ИС

- выполняемая функция;
- вид элементной базы (технология основного ЛЭ);
- плотность упаковки (элементов/кристалл или транзисторов/мм<sup>2</sup>);
- мощность рассеивания на один вентиль (ЛЭ);
- быстродействие;
- экономичность технологии, число фотошаблонов;
- время разработки;
- надежность работы, контролепригодность, ремонтопригодность, срок службы;
- стоимость одного бита информации.

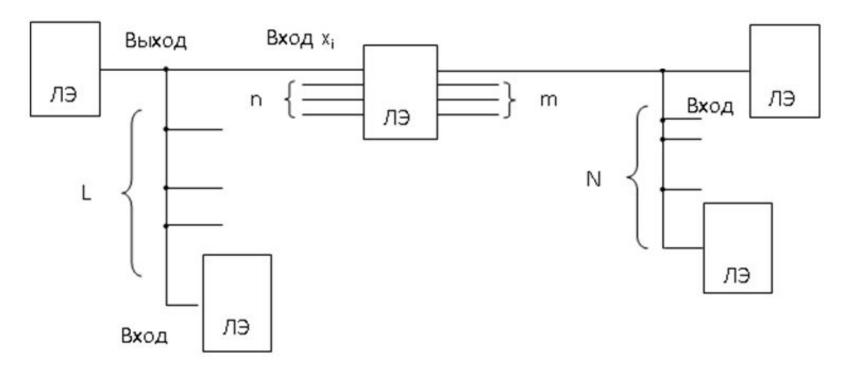
#### Основные элементы ИС:

**активные элементы** биполярных ИС – транзисторы **пассивные элементы** – резисторы, конденсаторы и диоды

### Основные параметры логических элементов:

- функциональные;
- измеряемые;
- режимные: номиналы источников питания, температурный диапазон, условия функционирования (радиация, агрессивность среды, влажность, давление и т.д.);
- технико-экономические: стоимость одного бита информации, надежность работы, контролепригодность и т.д.

## Функциональные параметры ЛЭ



L - коэффициент объединения по входам N - коэффициент разветвления по выходу, предельное значение N называется нагрузочной способностью схемы

? Как повысить нагрузочную способность

#### Измеряемые параметры ЛЭ

#### Статические:

- входная характеристика  $I_{Bx} = f(U_{Bx})$  для схем на БТ

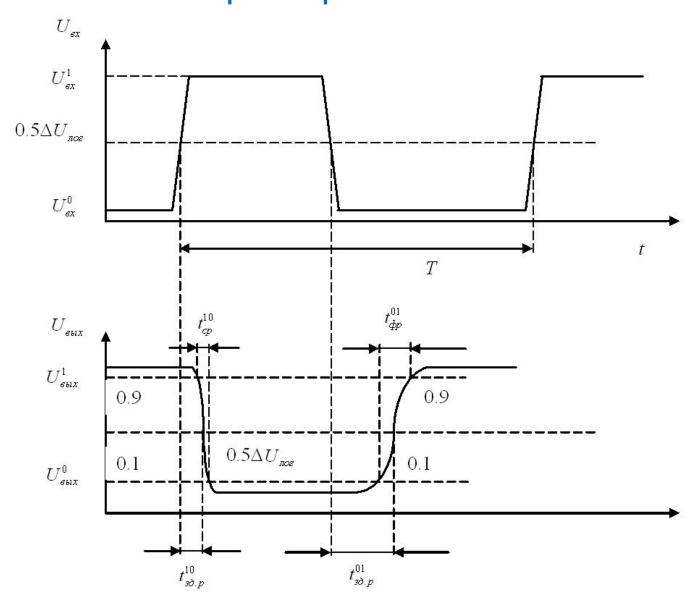
```
(проходная для схем на МОПТ I_{BLX} = f(U_{BX}))
```

- выходная характеристика  $I_{\text{вых}} = f(U_{\text{вых}})$
- передаточная характеристика  $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$

#### Динамические:

- эпюры переходного процесса U = f(t)
- ? Какие параметры по каким характеристикам КМОП-схем можно определить

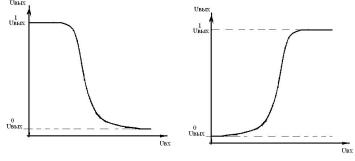
### Пример определения динамических характеристик ЛЭ



### Виды логики, определяемые по характеристике $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$

**Инвертирующая** /неинвертирующая **логика** - при подаче на вход схемы сигнала логической "1" ("0") на выходе формируется противоположный сигнал

"0" ("1").

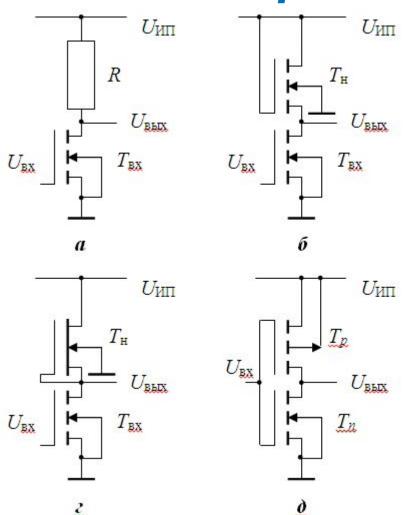


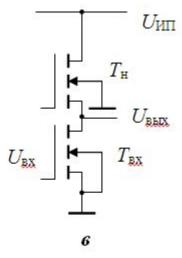
**Положительная** /отрицательная **логика** - уровень логической "1" больше (выше) уровня логического "0".

**Согласованная** /несогласованная **логика** отличается обязательным равенством входных и выходных соответствующи  $U_{\rm BX}^0 = U_{\rm Bbix}^0, U_{\rm BX}^1 = U_{\rm Bbix}^1$ 

? Для какого из инверторов логика согласована: КМОП, с нелинейной нагрузкой, с квазилинейной нагрузкой, с токостабилизирующей нагрузкой?

# МДП-инверторы с транзисторами одинакового типа проводимости





Нагрузки:

а – линейная

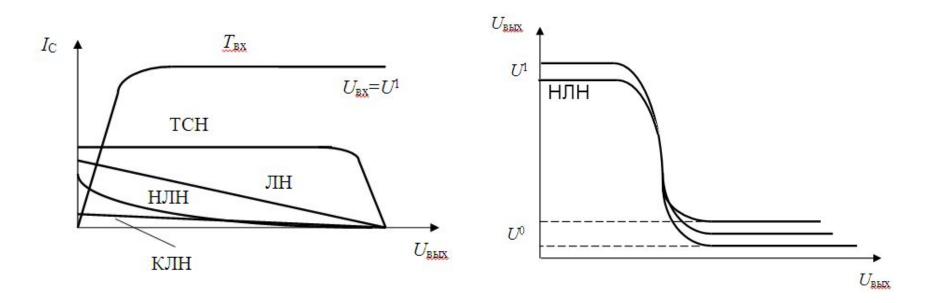
б – нелинейная

в – квазилинейная

г – токостабилизирующая

д - комплементарная

## Выходные и передаточные характеристики



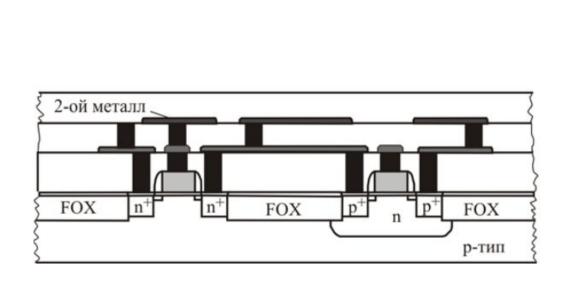
 $T_{_{\mathrm{BX}}}$  - активный транзистор (нижний)

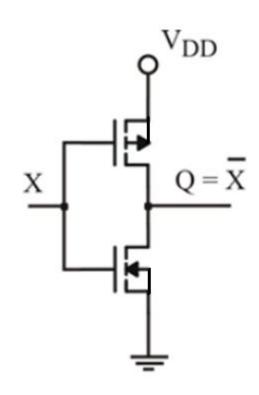
Выходные транзисторы с нагрузкой: ЛН – линейной, НЛН - нелинейной, КЛН – квазилинейной, ТСН – токостабилизирующей

#### КМДП- схемы

- КМДП- инверторы. Структура. Принцип работы, реализация логических функций.
- Передаточная характеристика в КМДПсхеме. Напряжение и ток переключения, зависимость от размеров транзисторов.
- Эффект защелки в КМДП- схемах.

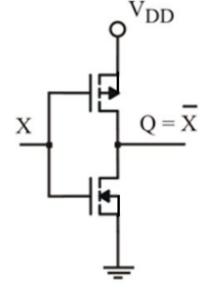
#### КМДП- инверторы. Структура. Принцип работы.



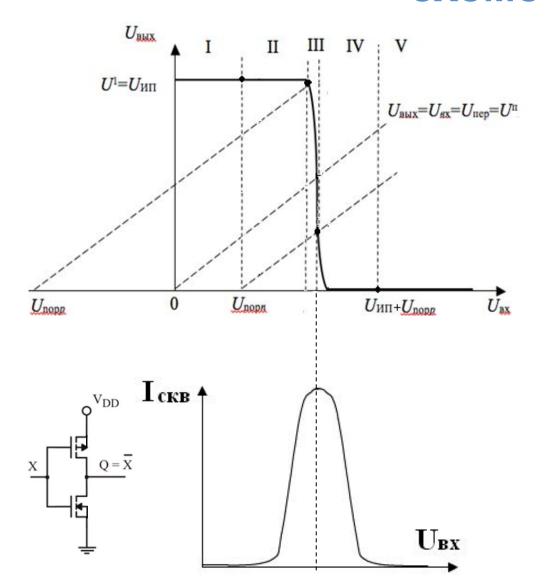


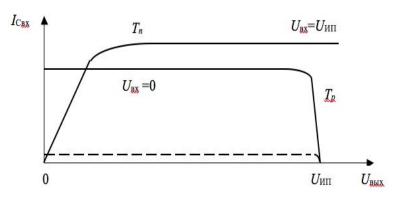
#### ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА КМДП-СХЕМ

- Потребление мощности в статическом состоянии пренебрежимо мало
- Высокая помехоустойчивость
   (т.к. U<sup>0</sup>= 0, U<sup>1</sup> = V<sub>dd</sub>)



#### Передаточная характеристика в КМДПсхеме



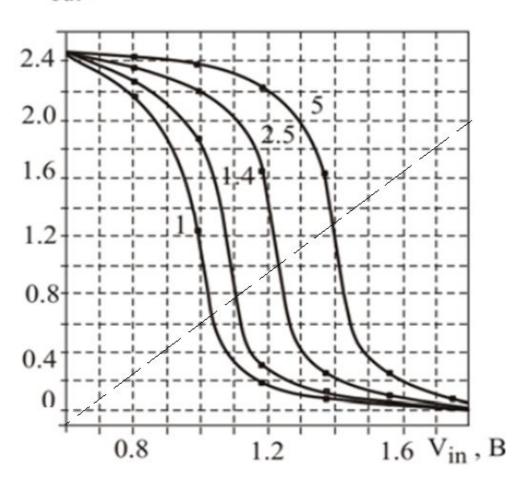


	Области								
	-1	Ш	Ш	IV	V				
nMOΠ	0	П	П	К	К				
рМОП	К	К	П	П	0				

О – отсечка, П – пологая, К – крутая области

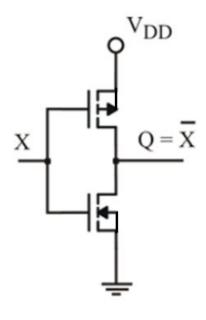
## Передаточная характеристика Зависимость от отношения W<sub>p</sub>/W<sub>n</sub>

Vout, B

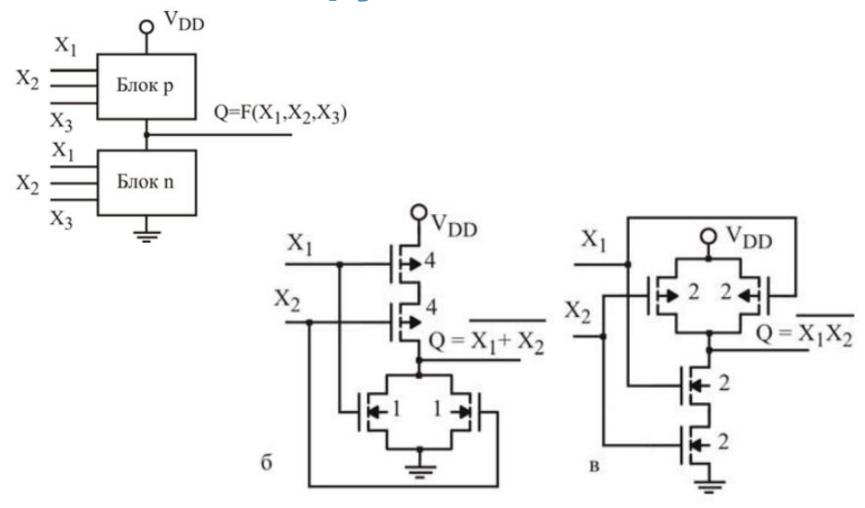


$$U^{\Pi} = U_{BX} = U_{BHX}$$

nМОП и pМОП – в пологой области

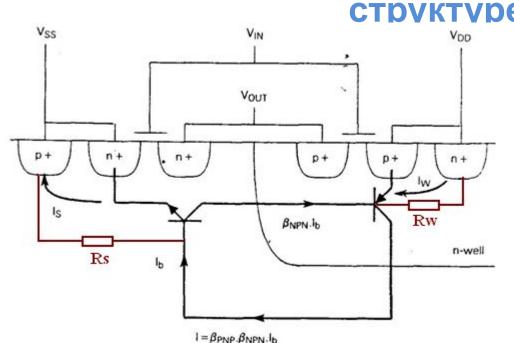


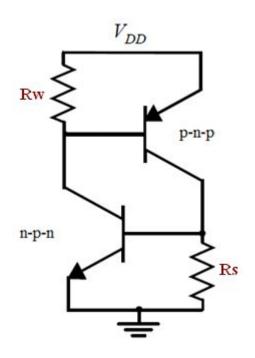
## Реализация логических функций



## Эффект защелки в КМДП- схемах (тиристорный эффект)

#### Паразитные биполярные транзисторы в КМДП-





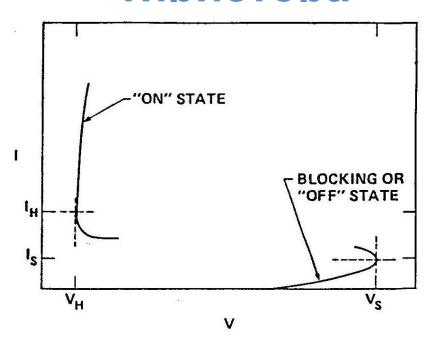
Паразитная тиристорная структура в интегральном КМДП-элементе

Ток, протекающий от истока рМДПТ (подключен к **питанию**) к истоку nMOПТ (подключен к **земле**).

Причина – прямое включение p-n-переходов исток-подложка (исток-карман)

Условие защелкивания  $\beta_{npn}$   $\beta_{pnp}$  > 1

## Вольтамперная характеристика тиристора



 $I_{S}$ ,  $V_{S}$  – ток и напряжение включения,  $I_{H}$ ,  $V_{H}$  – ток и напряжение удержания

#### Испытания на устойчивость к защелкиванию в статическом режиме (отрицательная помеха)

Измеряется ток в цепи питания для серии воздействий

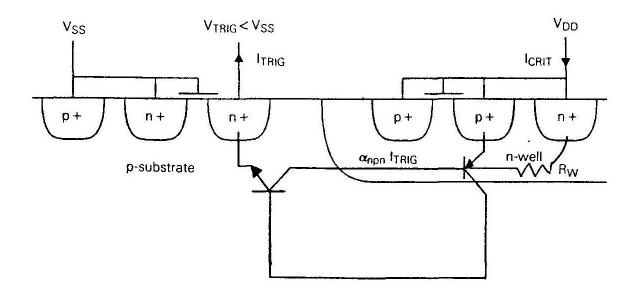
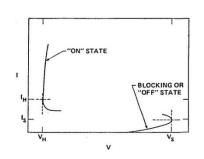


Схема включения тиристора открыванием n<sup>+</sup>-р перехода

Условие включения тиристора  $I_{RW} \approx 0.7 \, / \, R_{W}$ 



#### Испытания на устойчивость к защелкиванию в статическом режиме (положительная помеха)

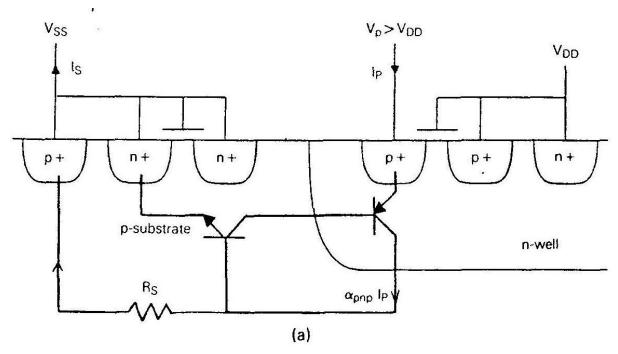


Схема включения тиристора открыванием р<sup>+</sup>-n перехода

Условие включения тиристора

$$I_{RS} \approx 0.7 / R_S$$

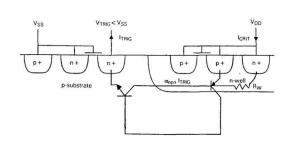


#### Методы подавления защелкивания

Условие защелкивания  $\beta_{npn}$   $\beta_{pnp}$  > 1

#### Технологические:

- уменьшение коэффициентов β паразитных биполярных транзисторов
- использование ретроградного кармана
- использование эпитаксиальных структур
- прочие



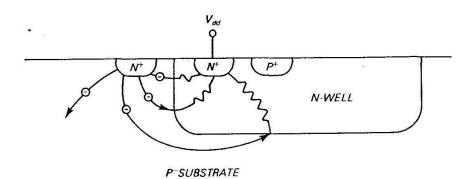
#### Топологические:

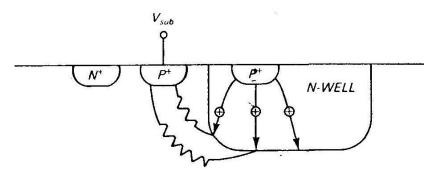
- размещение контактов к карману, подложке и земле
- охранные области, собирающие и блокирующие носителей заряда

#### Схемотехнические:

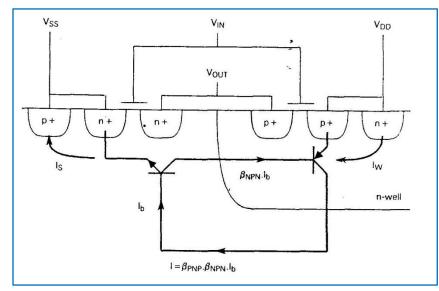
- схемы защиты от электростатического разряда,...

### Охранные области для основных носителей





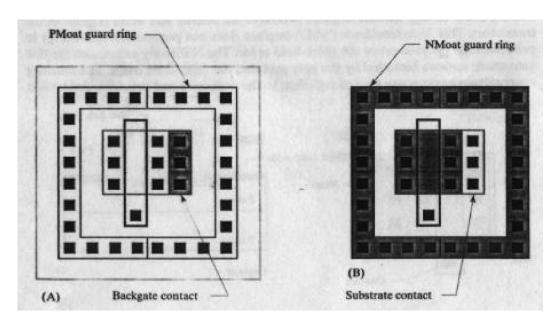
P-SUBSTRATE

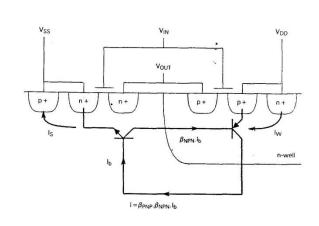


Охранная N<sup>+</sup> область для улавливания основных носителей в N - кармане

Охранная р<sup>+</sup> область для улавливания основных носителей в р – подложке

### Топология МДП транзисторов с охранными кольцами





р+ контакты светлые, n+ - темные

рМДП nMДП

- а) p-МДП транзистор с p+ охранным кольцом, собирающим неосновные носители (дырки) в N-кармане
- б) n-MДП транзистор с n+ охранным кольцом, собирающим неосновные носители (электроны) в p-подложке